会場案内図

第14回 高機能素材 Week 材料・加工機械の総合展
第33回 ファインテック ジャパン 電子ディスプレイ産業展
第23回 Photonix 光・レーザー技術展

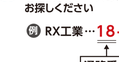
会期 2023年10月4日(水)～6日(金) 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）
会場 幕張メッセ
主催 RX Japan株式会社
共催 (一社)日本ファインセラミックス協会（JFCA）【セラミックス ジャパン】／(一社)日本塗料工業会【塗料・塗装設備展】

高品質のプロセスセンサー、機器搭載システムでレーザ切断・溶接をより正確に
トルンプ(株) 小間番号52-2

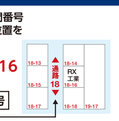
出展社一覧はこちら
事業内容・製品・お問合せ先などの情報をご覧いただけます。

お目当ての会社の探し方
1 左記QRより「出展社一覧」ページにアクセス
2 お目当ての出展社・製品を検索
ワンポイント・アドバイス
- キーワード・製品などフリーワード検索が可能
- 出展エリアなどで絞り込み検索もできます

3 出展社ページから小間番号を確認してブースの位置をお探しください
例 RX工業…18-16
通路番号



カンファレンスの詳細はこちら
カンファレンス会場は1ホール、B棟ホール、国際会議場の3カ所です

凡例


※2023年8月25日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

Next Tech STAGE 出展社による技術紹介セミナー

最頻展示

受講希望の方は展示会場内 特設会場で直接お越しください。
※事前申込の時点で満席の場合は早期に終了、予めご了承ください。前のコマが延びたり、プログラムの内容が変更になる場合もございます。※セッションの録音・写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

開催日時	会場	講演タイトル	講演者
10月4日(水)12:00～12:45	会場①	アモルファス合金材料の科学技術イノベーションから量産への展開	ヘルレックスアムロテクノロジーズGMBH(小間No. 42-46)
10月4日(水)13:30～14:15	会場①	カプロラクトン関連製品の機能性材料領域における研究及びその応用	ハイケム(株)(小間No.27-38)
10月4日(水)13:30～14:15	会場②	ディスペンス技術が可能にするSDGsにフィットした接着・接合	武蔵エンジニアリング(株)【小間No.45-24】
10月4日(水)15:00～15:45	会場②	塗装ブース空調における蒸気レスの取り組み	アンデックス(株)／中部電力ミライズ(株)【小間No.45-38】
10月5日(木)12:00～12:45	会場②	金属材料の接着接合を長期安定化させるための表面処理技術	(株)神戸製鋼所【小間No.44-28】
10月5日(木)13:30～14:15	会場①	熱可塑性ポリイミドT「サーブリム」とバイオベースポリアミド樹脂「LEXTER」	三菱ガス化学(株)【小間No.21-60】
10月5日(木)13:30～14:15	会場②	革新的なガルバノメスキャン制御方式"SCANmotionControl"	SCANLAB GmbH／(株)スキャンソル【小間No.51-38】
10月5日(木)15:00～15:45	会場①	抗菌剤AGXX・環境に優しく、長期持続する抗菌テクノロジーのご紹介	ヘレクス(株)【小間No.20-38】
10月6日(金)12:00～12:45	会場①	サステナブルマテリアルのためのシミュレーションソフトウェアの紹介	(株)JSOL【小間No.30-47】
10月6日(金)12:00～12:45	会場②	新製品レーザ加工機 及び 金属3Dプリンタ最新技術紹介	三菱電機(株)【小間No.52-50】
10月6日(金)13:30～14:15	会場①	サステナブルソリューション -世界初のCO2排出マイナスのポリオール-	バースト・ブジャパン(株)【小間No.31-6】
10月6日(金)13:30～14:15	会場②	IR及びブルーレーザ 最先端半導体レーザ装置の最新製品とその加工応用	レーザーライン(株)【小間No.52-18】
10月6日(金)15:00～15:45	会場①	MIC3Dシミュレーションを活用したメタル材料開発プロセスのDX	SCSK(株)【小間No.28-46】